

TOKYOWELD

お客様各位

SEMICON JAPAN 2017 出展のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引き立てに預かり厚く御礼申し上げます。

さて、「マジックが起きる。CONNECT/COLLABORATE/INNOVATE」をテーマにした、マイクロエレクトロニクス製造サプライチェーンの総合展示会【SEMICON JAPAN 2017】に、出展致します。

新たな開発テストハンドラを中心にしたソリューション提案をさせて頂ければと考えております。また、ゆっくりおくつろぎ出来る場所を設けさせて頂きましたので是非、当社ブースまでお越し頂きますよう、お願い申し上げます。

敬具

会 期 / 2017年12月13日(水)～15日(金)
会 場 / 東京ビッグサイト 東展示棟
小 間 番 号 / HALL1 #1409
開 場 時 間 / 10:00～17:00
プレゼンテーション装置 / Multi Module Test Handler

〒143-0021
東京都大田区北馬込 2-28-1
Tel 03-3775-4331
Fax 03-3775-4359
2017年11月吉日
株式会社東京ウエルズ